

3-2-2-3 シンボルマーク膨れ／字符的起泡 / Symbol mark blister

【特徴】 べた状シンボルマークが下地からぶつぶつ膨れている状態の欠陥

【特征】 整体的字符有许多小疙瘩从基底隆起的缺陷。

【Characteristics】 A symbol mark of a wide area is dotted with blisters from the basis.

【起因・判断ポイント・発生工程】 シンボルマーク印刷下地に残存していた水分や揮発性物質が、乾燥工程の熱により気化膨張して出来たもの（シンボルマーク印刷前～シンボルマーク印刷工程）

【起因、判断要点、发生工序】 在烘干工序的热作用下，字符下面残留的水分或者挥发性物质汽化膨胀而引起的（字符印刷前～印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by the evaporation and/or expansion of water vapour or volatile matters left on the basis material by heat in the curing process (Before symbol mark printing- symbol mark printing)



【コメント】
シンボルマーク欠けと同居している
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
与字符缺口并存
显微镜倍率 ×

【Comments】
Coexists with chipped symbol mark
Magnification: ×